

第九届大数据与人工智能国际会议

2026年7月3-5日

重庆科技大学

BDAI2026由重庆科技大学, IEEE中国联合会, IEEE联合主办。西交利物浦大学, 北方工业大学, 中国海洋大学, 中国农业大学, 福建师范大学, 福州大学, 广东财经大学, 马来西亚亚太科技大学提供支持。在此, 我们热烈欢迎各位专家学者们踊跃投稿。

• 征稿主题

大数据模型和算法	大数据的安全应用
大数据架构	大数据搜索与挖掘
大数据管理	人工智能
大数据的保护、完整性和隐私	计算通信技术

• 专题论坛

一、“智能机器人系统中的人机交互”

王海鹏 副教授, 西北工业大学

二、“融合人工智能创新: 从感知到预测, 驱动科学发现与复杂系统解析”

荣欢 副教授, 南京信息工程大学

三、“人工智能与安全”

白杨 副教授, 成都信息工程大学

四、“智驱数据: 人工智能与大数据的融合革命”

贾子钰, 中国科学院自动化研究所

五、“神经动力学优化与分布式计算”

刘京昕, 重庆科技大学

张恒敏, 华东理工大学

• 出版



此次会议所有论文均会被收录到会议论文集, 并提交IEEE出版社出版, 且由Scopus 和Ei Compendex检索。BDAI2026已进入IEEE会议列表。

• 投稿

论文须采用IEEE双栏格式, 不少于五页。须用英文撰写, 内容原创, 结构清晰。

BDAI2018@VIP.163.COM

<https://easychair.org/conferences/?conf=bdai2026>

• 会议历史

2025 IEEE ISBN: 979-8-3503-9251-7

2024 IEEE ISBN: 979-8-3503-5199-6

2023 IEEE ISBN: 979-8-3503-0365-0

2022 IEEE ISBN: 978-1-6654-7080-3

2021 IEEE ISBN: 978-1-6654-1270-4

2020 ACM ISBN: 978-1-4503-7560-3

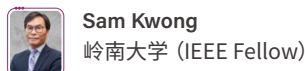
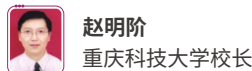
2019 ACM ISBN: 978-1-4503-7185-8

2018 IEEE ISBN: 978-1-5386-6136-9

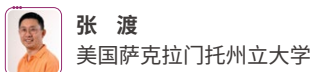
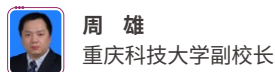
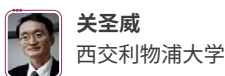
BDAI历届论文集收录论文已全部出版并成功检索。

• 委员会

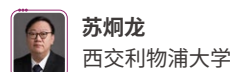
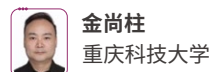
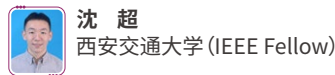
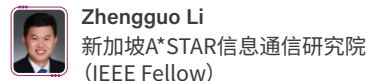
Honorary Chairs



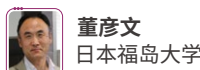
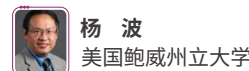
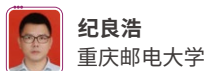
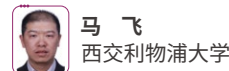
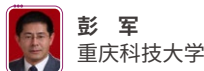
General Chairs



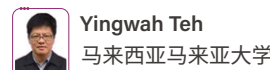
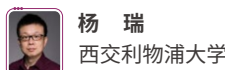
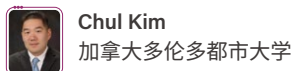
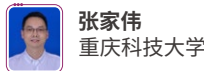
General Co-chairs



Program Chairs



Program Co-chairs



• 重要日期

2026年3月20日 投稿截止

2026年4月20日 通知

2026年5月10日 注册截止

2026年7月3-5日 会议召开

• 联系我们

刘女士

☎ 电话: 13980894300

✉ 邮箱: BDAI2018@VIP.163.COM

📱 微信: ICONF-CS-2 (请备注BDAI2026)

Sponsored by



Assisted by



Patrons

